

PELTIERELEMENTE THERMISCHES MANAGEMENT

FÜR GESTEIGERTE EFFIZIENZ
THERMISCH OPTIMAL



PELTIERELEMENTE THERMISCHES MANAGEMENT



FÜR GESTEIGERTE EFFIZIENZ UND THERMISCH OPTIMAL

MODULARE AUFBAUTECHNIK

HALA Hochleistungs-Kontakt-Interfacematerialien

Phase Change Filme

- TPC-Y-PC
- TPC-W-PC
- TPC-T-AL-CB
- TPC-R-AL

Grafit Folie

- TFO-S-CB

Grafit Folie / pyrolytisch

- TFO-Y-PG
- TFO-ZS-PG

Silikon Folie

- TEL-Z-SI

- TEL-ZS-SI

Silikon Wärmeleitpaste

- TGR-S-SI

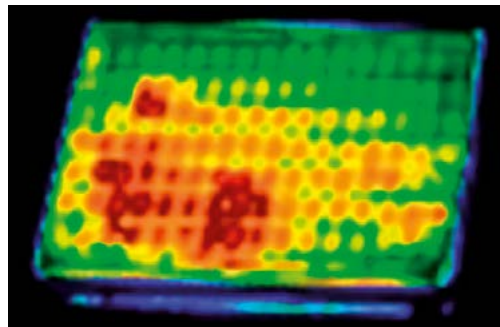
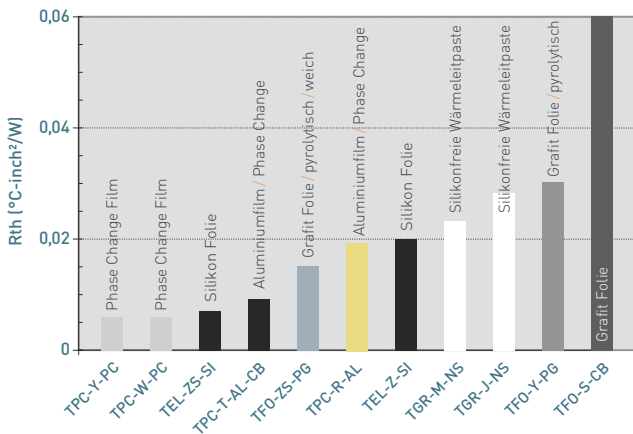
Silikonfreie Wärmeleitpaste

- TGR-J-NS
- TGR-M-NS



Stand 11 / 2024

RTH WERTE

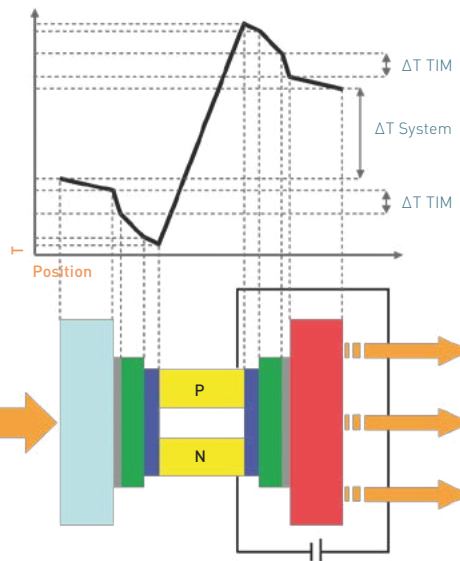


EFFEKTE

- Maximaler thermischer Kontakt
- Minimaler Wärmewiderstand
- Mechanischer Toleranzausgleich
- Verbesserter Wirkungsgrad

VORTEILE

- Erhöhte Langzeitverlässigkeit
- Homogene Temperaturverteilung
- Trockene Aufbringung



Unsere technischen Angaben und Daten erfolgen nach bestem Wissen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik und stellen lediglich unverbindliche Informationen in Bezug auf die Produktleistung in einer Applikation sowie etwaige Schutzrechte Dritter dar. Sie befreien nicht von der Durchführung eigener Prüfungen, Verwendung und Verarbeitung der Produkte liegen außerhalb unserer Kontrolle und sind im Verantwortungsbereich des Anwenders. Änderungen der Angaben bleiben vorbehalten.